611 769 Interference And

JA 0027352

(54) SHEET SEPARATION DEVICE

(11) Kokai No. 52-27352 (43) 3.1.1977 (21) Appl. No. 50-103020

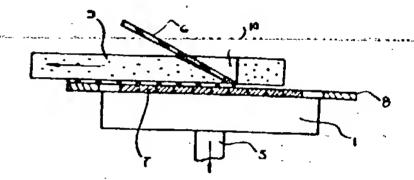
(22) 8.27.1975

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) AKIHIKO SATO (2)

(52) JPC: 99(5)A04 (51) Int. Cl², H01L21/302

PURPOSE: When exfoliating the pellet-from adhesive sheet after cutting-off and separation, the pellet cracks and adhesive transfer can be avoided, thus performing effective sheet separation in a short time.

CONSTITUTION: The semiconductor pellets 7 adhered onto sheet 6 in a row are held in a vacuum state on vacuum adhesion platform 1 with the pellet surface turned down. Then, sheet separation plate 9 is put on the upper surface of sheet 6, the sheet at the edge surface of sheet reinforcement frame body 8 is exfoliated, and sheet 6 is pulled out through sheet pull-out outlet 10. At this moment, if sheet separation plate 9 is shifted toward the arrow direction while pulling out sheet 6, all the adhesive sheets attached to pellet 7 will be exfoliated. On the other hand, pellet 7 remains on vacuum adhesion platform 1 in the original row state.



2000A 2000A C

寺 第一 頭(特許法第38条大 の規定による特許

ND 50 = 81 270

19 日本国特許庁

公開特許公報

特許庁長官級

発明の名称

ンプリソウチ シート 剝離装置

特許請求の範囲に記載された発明の数

発 明 者

コタイラシショウスイポンチョウ東京都小平市上水本町 1450 番地 ヒタチセイサクショムサンコウショウナイ株式会社 日立製作所武蔵工場内 サートウ アキ ヒコ

特許田顧人

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

在 \$ (\$10) 株式会社 日 立 型 作 所 特点 作 2 4 音 山 博 吉 50.8.27.

代 理 人

財 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号株式会社 日 立 製 作 所 内

電話東京 270-27111(大代法)

50 193020

①特開昭 52 - 27352

④公開日 昭52.(1977) 3.1

②特願昭 50-/03020

②出願日 昭知 (1975) & 27

審查請求 未請求

(全4頁)

庁内整理番号 65み/ 67

(5) Int. Cl².

HO/L 2//302

明細

発明の名称 シート剥離装置

(7237) 非 民 北

特許額求の範囲

1. 彼状体からシートを制能するための装置において、板状体の一主面全体を真空吸着できる真空 吸清台と、この吸着台上に放状体側で吸着したシートを引出すことのできる社長い出口を有するシート利能依とを其偏することを特徴とするシート 刺解後週。

2. 上部特許請求の範囲の第1 規記載のシート朝 凝製版において、上記真空改着台とその上で真空 吸着される放状体との間に布又は紙のごとき頭気 体を介装してあることを特徴とするシート列産装 此。

発明の評価な顧明

本発明はペレットが属付いている指着シートを 利益するシート刺離製能に関する。

半導体装度の製造において、板積方向に複数個の半導体第子が形成された半導体ウェハを切断し。 個々の半導体素子(半導体ペレット)に分離する ウエハ切断分離工程がある。

このウエハ切断分離は、切断後の作業が能率よく進められるようにするため、各半導体ペレットが整列した状態を保持するようにウエハの一面に 福高シートを貼付けた状態で進められる。そして 切断分離後はペレットからは付いているシートを 刺離するか又は逆にシートからペレットを1個1 詞収り外さなければならない。

この半導体ペレットとシートとの間の刺離は、 使来、半導体ペレットを貼付けたシートを下側に して載達し、刺離しようとするペレット値下のシート下側から針等で突上げることによりペレット を外し、かつ突上げられたペレットを上方から真 空ピンセットにより吸着してシートから一値ごと に取り外す方法が採用されていた。

しかし、上記の方法で剥離する場合、下記の問題が生じた。(1)針でペレットを與上げるために、 衝撃力が加わり割れることがある。特にペレット サイズが大なるものにおいては加える力を大きく することから割れ易い。もちろんペレットサイズ

华时 四52-27352(2)

が大なるものにおいては、針の数を増す対策を構 しているが十分を対策でなかつた。②半連体ペレットを1個1個取り外すために剝離に多くの時間 がかかる。③突き上げによりペレットを取り外す ことから、突き上げる針が枯滑シートを破り、そ の除にその閉が針の先端に付着し、ペレットに転 をするといり問題があつた。

本発明は上記にかんがみてなされたもので、その目的は剝離時に生するペレットの割れを回避すること、剥離作業を短時間で能率よく行わせること、及びペレットの樹の転移を回避することにある。

上記目的を選成するための本発明の基本構成は、 板状体からシートを刺離する装置において、板状体を一主面全体を真空吸滑できる真空吸着台と、 この吸着台上に板状体舗で吸滑したシートを引出 すことのできる脳長い出口を有するシート剝離板 とを其偏することを特徴とする。

本発明の他の構成は、上記基本構成のシート剝 触表限において、上記真空吸着台とその上で真空 吸着される板状物との間に布又は紙のごとき通気 体を介装することを特徴とする。

以下本発明の実施例を図面を参照しながら具体的に説明する。

第1回は本発明のシート剝離装置である。

同性において、1は半導体ペレットを吸着保持する真空吸着台である。この吸着台にその上面に平坦な吸着面2を有し、この吸着面には同心状に吸着面2を有し、この吸着面には同心状に吸着の5の吸引的14が1個~数値設けられている。この吸引を1の下部には各真空吸引孔4が共通する吸引を3が設けられ、この質がコンプレッサー(対すまうな枯薄シート6に半導体ペレット7を2回に示すなおうなもの表面2上に破倒しコンプレッサーを1の吸着台1の吸着保持するようになつている。なお、同図8はシート6を周囲で補強するためのアルミニウムからなるシート補強体体である。

9 は敬着台1上に設置するシート別離板で、と

の板はカンナの形状を有し、一方端によつた略中 央部に知い口をもち上方が開いたシート引出口 10があけられている。本発明のシート刺艦装置 はペレットの整列状態を除つて真空吸滑保持する 真空吸消台1とこのシート刺離板9とから構成される。

知無手順は、易る四に示すように行う。まず、(a)に示すようなシート6に整列状態で貼付いている半海体ペレット7 (耐視回紅形2回に示すものと同じ)を(0)に示すようにペレット表面を下回に同けた状態で異党設置台1上に真空保持する。そして、シート6の上面にシート別離板9をのせ、シート研媒枠は8の設面のシートを創し、シート映版のシート引出口10を助してシート6を引き出しながら割離板9を矢印の方向に移動させればペレットに貼付いている精育シート6は全部剝離する。剝離板は(d)に示すごとく、半導体ペレット7は初めの一般対状態を保つて異党政業台1上に残る。

以上失過倒で説明したような本給明によれば、

ベレットを真空吸着保持しておいた状態で、ベレットが貼付いているシートを剝離するため、ベレットに衝撃力を与えるととなくシートを銅離するとができる。このことにより、剝離時に生じた、ベレットの割れを回避することができ、ベレットの割れを阿違することができる。されば、整列した状態でベレット全体を保持しておいて、一度にシートを剣羅することができる。さらに本発明によれば、突き上げ針を使わないで、単にベレットに貼付いているシートを剝するで、ペレットに関が飲富することができる。かである。

用4回は本発明の他の実的例の真空吸音台1とシート制程吸9との間に布又は紙11を介護したシート制程設設で、布又は紙11を介して真空吸着台1にペレットを整列状態で真空吸着保持し、その上にシート制能吸9をのせて、半導体ペレッ

トに貼付いているシートダを剝離するものである。

この場合、各半導体ペレット7は通気性のある 布乂は紙11を介して異空吸着台1に異空吸着保 持するので、布又は紙11にある無数の微少孔を 通してペレット全体が均一に異空吸引され、吸着 保持力を強化するととができ、シート剥離を極め て効果的に行うととができる。

本発明は上記実施例に限定されるものでなく、 例えば其空收育台はその吸滑面の吸着孔を設けた ものにしてもよく、粘着シートには必ずしもシー ト補強枠体を付けなくてもよい。

本発明は半導体ペレットが貼付いているシートの制磁化限らず、その他の能性板体が貼付いているシートそ列をリートを列を対しているがある。

図面の簡単を説明

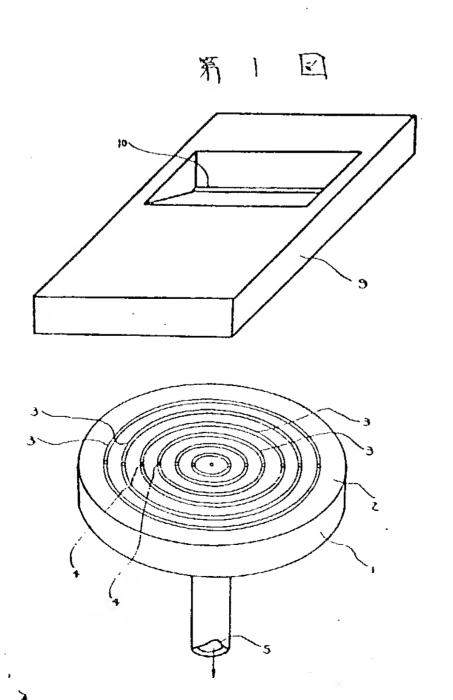
第1図は本発明の一実施例の新視図、第2図はベレットに貼付いている柘着シートの新視図、第3図は別解手順を示したもので、(a)~(d)は各手順の断面図、第4図は本発明の他の実施例の凝断面

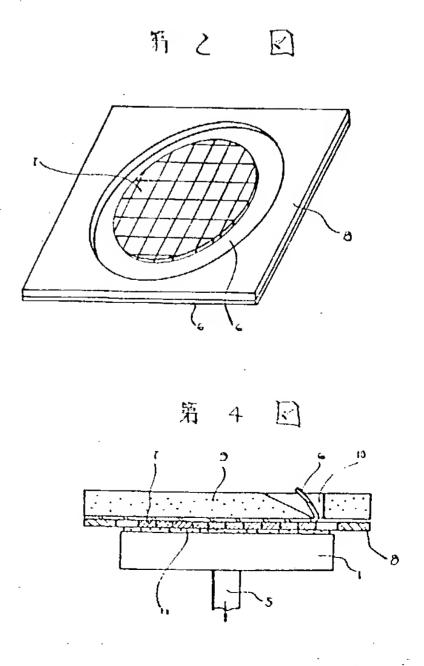
特問 四52-27352(3)

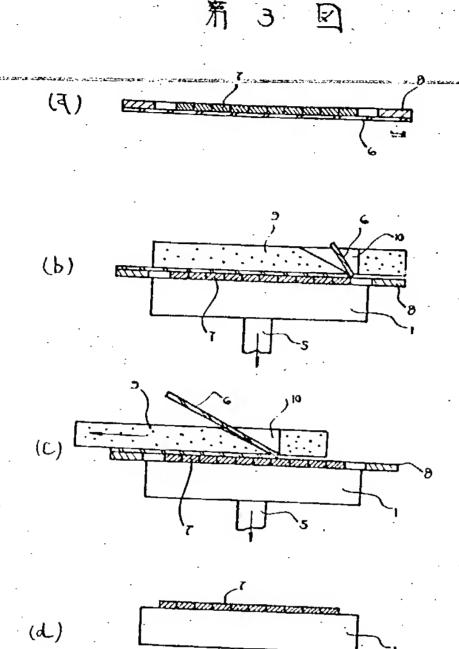
図である。

1・・真空吸消台、2・・吸着面、3・・吸着 酶、4・・真空吸引孔、5・・吸引管、6・・柘 資シート、7・・半導体ペレット、8・・シート 補強枠体、9・・シート制権板、10・・シート 引出口、11・・布又は紙。

代理人 并理士 薄 田 利 幸







前記以外の発明者、特許出類人または代理人